

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

转债代码：118040

转债简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2026年4月30日)

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参会单位名单	1、4月30日 电话会 中泰证券、国信证券、申万宏源、中信证券、中信建投、天风证券、华安证券、东海证券、北京泓澄投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、长城财富（北京）投资管理有限公司、长城基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、天风证券股份有限公司、国联基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、上海理成资产管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、北京合创友量私募基金管理有限公司、中金汇理资产管理有限公司、建信养老金管理有限责任公司、上海五地私募基金管理有限公司、广州瑞天投资有限公司、上海银叶投资有限公司、富安达基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、大家资产管理有限责任公司、上海雷钧私募基金管理有限公司 (以上排名不分先后)
时间	2026年4月30日
地点	线上
上市公司接待人员姓名	董事长 赵善麒、董事会秘书 马君、财务总监 王巧巧

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>(一) 公司总体情况</p> <p>2025 年全年营收和利润双双实现增长，其中归母净利润同比增长近两倍，扣非净利润同比增长一倍，毛利率同比回升，经营质量持续改善。主要得益于公司持续优化产品结构和客户结构，经营业绩质量持续提升。</p> <p>2026 年第一季度实现营收 3.09 亿元，基本实现盈亏平衡。从业务结构看，工控业务仍是基本盘，营收占比约 50%，公司正通过产品升级（如高端电源、伺服自动化）和绑定头部客户，维持该板块的稳健增长；新能源发电业务占比近 25%；新能源汽车业务占比约 25%。第一季度各业务板块结构保持相对稳定，公司立足自身经营节奏，平稳应对行业短期波动，整体经营运行保持有序可控。</p> <p>本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。</p> <p>2、2025 年公司研发投入和技术创新方面有哪些进展？</p> <p>公司持续加大研发投入，2025 年研发投入共计 1.15 亿元，同比增长 5.10%，占营业收入的比重提升至 8.56%。(一) SiC 领域：公司自主研发的 NCB SiC 模块成功通过海外主流 AI 服务器厂商整机认证，并实现小批量供货，开始切入高端算力电源供应链；产业布局与产学研融合同步深化，公司与北京怀柔实验室达成 SiC 技术成果转化战略合作，集中资源攻克高压大电流 SiC 芯片技术。(二) GaN 领域：子公司宏微爱赛的 650V GaN HEMT 芯片研发成功，该产品可有效降低功耗，提升数据中心能源效率。(三) 硅基平台：依托公司自研 M7i 芯片平台完成系列化功率模块产品的开发，1000V/1200V 等级 IGBT、FRD 芯片稳定量产，1200V 800A GWB 模块进入工程机械电动化新赛道；1200V M7d+FRD 新平台完成发布，损耗较 M7d 平台再优化 15%左右；</p> <p>本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。</p> <p>3、公司在 AIDC 方面的产品进展及挑战情况</p> <p>针对 AI 服务器电源需求，公司布局了高压 SST 产品及 GaN 产品，目前正与国内外行业头部厂商进行联合研发和产品送样。后续公司将聚焦重点客户，采取联合定义、联合开发的模式进行市场拓展。</p> <p>本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。</p> <p>4、公司在可控核聚变领域的进展情况</p>
----------------------	---

	<p>目前公司重点布局国家队的托卡马克核聚变装置，正与多家电源厂商及科研院所（如合肥能源院、等离子体所）进行联合共研，聚焦高压大电流 SiC 模块方案。该业务仍处研发投入期，尚未形成规模化销售收入。可控核聚变产业尚处早期，技术验证、工程化落地、商业化周期均存在不确定性，敬请投资者理性看待前沿技术布局，注意投资风险。</p> <p>本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。</p> <p>5、公司产品价格策略</p> <p>公司已于4月1日起对部分非核心产品实施调价，平均涨幅约10%，以应对上游贵金属成本上涨。目前大部分客户接受度良好，公司计划通过涨价释放利润弹性，并视上游晶圆厂涨价情况决定是否进一步向下游传导。</p> <p>本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。</p> <p>6、公司在战略合作与产业布局方面有哪些重要举措？</p> <p>今年公司将继续围绕“一体两翼”发展战略持续深化布局，以成熟的硅基功率半导体业务为“一体”，持续优化产品结构，稳步提升高毛利、高附加值产品营收占比；内部持续推进生产和管理体系优化，通过精细化运营实现降本增效。同时，公司全面拥抱国家战略和智能化浪潮，精准布局 AIDC、低空经济、人形机器人、核聚变、智能电网五大领域，积极推进以 SiC 和 GaN 为代表的第三代半导体“两翼”发展，稳步推进产品研发迭代，加快认证和产业化进度，完善整体产品矩阵，进一步夯实公司长期市场竞争力。</p> <p>本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。</p>
<p style="text-align: center;">说明</p>	<p>1、接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。前来公司现场调研的投资者均已签署《调研承诺书》。</p> <p>2、本记录表未列出部分与前期投资者活动重复的问题和回复，详情可查阅公司前期披露的投资者关系活动记录表。</p> <p>3、本次活动不涉及应当披露重大信息，不构成任何投资建议，本记录表涉及的具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。</p>